

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2026-068

债券代码：128136

债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

关于刊发 H 股招股说明书、H 股发行价格上限及 H 股香港公开发售

等事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。

2025 年 8 月 18 日，公司向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了申请资料；具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及指定媒体披露的《关于向香港联交所递交境外上市股份（H 股）发行上市申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2025-119）。根据本次发行上市的时间安排及香港联交所的相关要求，公司已于 2026 年 2 月 27 日向香港联交所更新递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的更新申请资料。

2026 年 6 月 5 日，中国证券监督管理委员会出具《关于立讯精密工业股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2026〕1352 号），对公司本次发行上市备案信息予以确认。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 13 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及指定媒体披露的《关于发行境外上市外资股（H 股）获得中国证监会备案的公告》（公告编号：2026-056）。

2026 年 6 月 18 日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司本次发行并上市的申请。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）及指定媒体披露的《关于香港联交所审议公司发行境外上市外资股（H 股）的公告》（公告编号：2026-061）。

2026年6月23日，公司在香港联交所网站刊登了本次发行聆讯后资料集。具体内容详见公司于2026年6月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及指定媒体披露的《关于刊发H股发行聆讯后资料集的公告》（公告编号：2026-062）。

2026年6月30日，公司按照有关规定在香港联交所网站刊登并派发本次发行上市H股招股说明书（以下简称“本次H股招股说明书”）。本次H股招股说明书为根据适用的香港法律法规和香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的相关规范及要求而刊发，其包含的部分内容可能与公司先前根据中国法律法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异，包括但不限于该招股说明书中包含的根据国际会计准则编制的会计师报告，境内投资者应当参阅公司根据监管机构在境内指定的法定信息披露报刊媒体及网站的相关信息和公告。

鉴于本次H股招股说明书的刊发目的仅为提供信息予香港公众人士和合格的投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登本次H股招股说明书，但为使境内投资者及时了解本次H股招股说明书披露的本次发行上市及公司的其他相关信息，现提供本次H股招股说明书在香港联交所网站的查询链接供查阅：

中文：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0630/2026063000098_c.pdf

英文：

<https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0630/2026063000097.pdf>

需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解公司相关信息而作出。本公告以及公司刊登于香港联交所网站的本次H股招股说明书均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行上市的H股股票的要约或要约邀请。

公司本次全球发售H股基础发行股数为383,472,800股（视乎超额配售权行使与否而定），其中，初步安排香港公开发售38,347,300股（可予重新分配），约占全球发售总数的10%；国际发售345,125,500股（可予重新分配及视乎超额配售权行

使与否而定), 约占全球发售总数的 90%。

自 H 股上市日起至香港公开发售截止日后起 30 日内, 整体协调人(为其本身及代表国际承销商)可以通过行使超额配售权, 要求公司按发售价配发及发行最多不超过 57,520,900 股 H 股。在超额配售权悉数行使的情况下, 公司本次全球发售 H 股的最大发行股数为 440,993,700 股。

公司本次 H 股发行的价格最高不超过每股 63.28 港元。公司 H 股香港公开发售于 2026 年 6 月 30 日开始, 预计于 2026 年 7 月 6 日结束, 并预计于 2026 年 7 月 8 日前(含当日)公布发行价格, 相关情况将刊登于香港联交所网站(www.hkexnews.hk)和公司网站 (www.luxshare-ict.com)。

公司本次发行的 H 股预计于 2026 年 7 月 9 日在香港联交所挂牌并开始上市交易。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 30 日